

# 产品

## WLFO 热板烘箱

热板烘箱是为半导体碰撞过程中硅片的钝化固化而开发的一种设备。

### 主要特点

温度：最高280°C

温度精度：+/- 0.1°C

热板均匀性：+/- 1.25°C 在230°C时

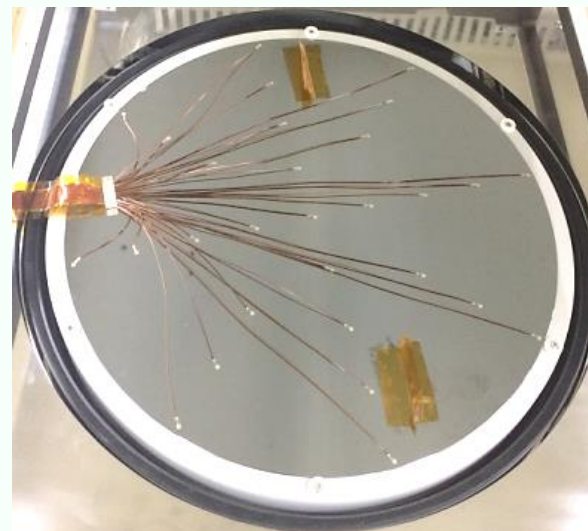
晶圆装载：8" 和 12"

升温时间：25分钟内从室温升至250° C (升温速率：10° C/分钟)

冷却：15分钟内从室温降至150°C

氧气分析仪：30ppm (15分钟内)

平坦度：最大 300μm (在280° C条件下)



热板烘箱